

证券代码：300493

证券简称：润欣科技

上海润欣科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2022年度业绩说明会)

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2022年度业绩网上说明会的投资者
时间	2023年05月16日 15:00-17:00
地点	公司通过“价值在线”（www.ir-online.cn）采用网络互动方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长郎晓刚先生，独立董事张育嘉先生，董事会秘书庞军先生，财务总监孙剑先生，保荐代表人柳志强先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>上海润欣科技股份有限公司（本文简称“公司”）于 2023年5月16日（星期二）下午15:00-17:00通过“价值在线”举办2022年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络互动方式举行，业绩说明会问答环节主要内容如下：</p> <p>Q1：2022年公司实现营业总收入21.02 亿元，同比上升13.13%，请问构成业绩增长的主要因素有哪些？</p> <p>答：2022年度，公司实现营业总收入21.02亿元人民币，较上年同期增长13.13%；公司在汽车电子、定制及自研芯片、物联网</p>

通讯领域的业务增长显著，芯片的研发设计能力和持续盈利能力得到了显著的提升。

Q2：请问公司将采取怎样的发展战略保持公司的汽车电子、定制及自研芯片、物联网通讯领域业务的持续盈利能力？

答：公司规划增加传感器芯片、数模混合芯片、分立器件等在公司业务中的占比，整合中国大陆和台湾带有特色工艺的晶圆代工厂产能，提供包括EDA综合工具、光罩、晶圆CP测试、芯片自研设计在内的系列服务，保障在优势领域的无线连接芯片、信号调理芯片和MEMS传感器的本地供应，保持公司主营业务的持续盈利能力。

Q3：请问公司的研发投入金额在行业内处于什么水平？

答：公司上市以来，研发投入在半导体分销行业中处于相对较高于竞争对手的水平。具体而言，公司的研发投入应该和公司当前的战略目标和行业竞争状况来合理分配，并不断优化。

Q4：请问公司在目前的生产经营中面临的短板业务有哪些？将采取怎样的改进措施？

答：公司在生产经营中面临的短板业务，包括了供应链及供应商风险，半导体芯片的市场和库存跌价风险，技术支持团队流失不足等风险，请参考公司年报中有关生产经营风险及应对措施。谢谢。

Q5：公司目前的分红情况为10派0.35元(含税)，请问公司未来是否会对现有分红模式做出调整？

答：公司的利润分配以公司的可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律法规的规定。公司始终注重投资者的利益，合理回报股东。

	<p>Q6: 请问公司重视投资者关系管理吗? 公司将如何维护中小投资者利益呢?</p> <p>答: 公司始终注重与投资者沟通, 重视投资者诉求, 并致力于建立多渠道的沟通方式。欢迎投资者通过包括但不限于投资者热线、业绩说明会等多种方式与公司进行沟通和交流。公司也会继续在法律法规允许的范围内, 以遵守信息披露规则为前提, 持续做好投资者沟通工作, 积极传递公司经营理念和投资价值, 不断推动公司价值在资本市场得到合理客观的反映, 感谢各位投资者的理解与支持!</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年05月16日